

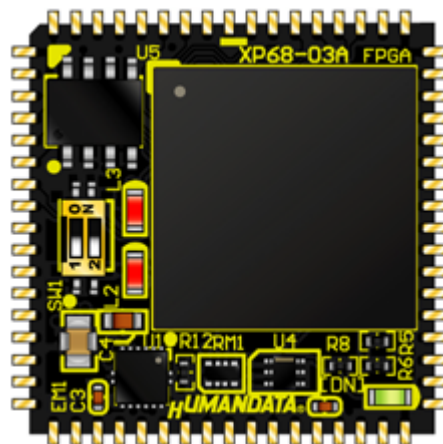
PLCC68 Spartan-6 FPGA モジュール



XP68-03-LX45

ユーザーズマニュアル

Ver. 1. 1



ヒューマンデータ

## 目次

● はじめに.....	1
● ご注意.....	1
● 改訂記録.....	2
1. 開発環境.....	2
2. 仕様.....	2
3. 製品説明.....	3
3.1. 各部名称.....	3
3.2. ピン配置.....	4
3.3. 電源.....	5
3.4. クロック.....	5
3.5. 設定スイッチ (SW1).....	5
3.6. 汎用 LED.....	5
4. FPGA コンフィギュレーション.....	6
4.1. JTAG 信号.....	6
4.2. バウンダリスキャン.....	6
4.3. コンフィグ ROM 用プログラミングファイルの作成.....	7
4.4. コンフィグ ROM アクセス.....	8
5. PLCC ソケットへの実装.....	8
6. サポートページ.....	9
7. お問い合わせについて.....	9



## ● はじめに

この度は PLCC68 Spartan-6 FPGA モジュール、XP68-03-LX45 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

XP68-03-LX45 は、XILINX の高性能 FPGA Spartan-6 シリーズを PLCC 68 ピンサイズに変換し、PLCC ソケットに実装を可能とした FPGA モジュールです。電源回路、クロック、コンフィギュレーション ROMなどを装備した、使いやすいモジュールになっています。

ディップタイプの PLCC ソケットを用いて、2.54mm ピッチのユニバーサル基板に実装が可能です。どうぞご活用ください。

## ● ご注意

 禁止	1	本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2	水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3	腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4	基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5	定格を越える電源を加えないでください。
 注意	6	本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7	本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8	本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9	本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10	本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複製、引用、配布することはお断りいたします。
	11	発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12	ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13	静電気にご注意ください。

## ● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2012/1/26	1.0	・初版発行
2015/5/8	1.1	・章「3.6 汎用 LED」を追加 ・章「7. お問い合わせについて」を追加

## 1. 開発環境

FPGA の内部回路設計には、回路図エディタや HDL 入力ツール、論理合成ツール等が必要です。開発ツールの選択はユーザ様で行っていただくようお願いいたします。当社では開発ツールについてのサポートと搭載デバイスそのもののサポートは一切行っておりません。

本マニュアルは、マニュアル作成時に当社で使用している開発ツールを元に作成しています。

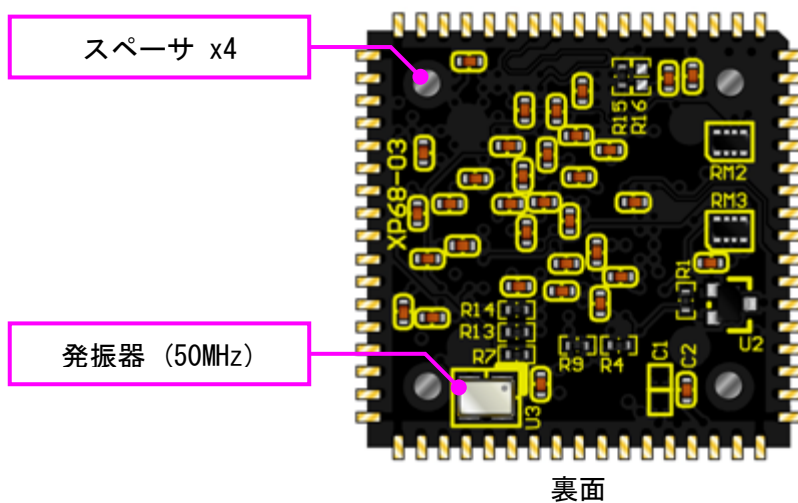
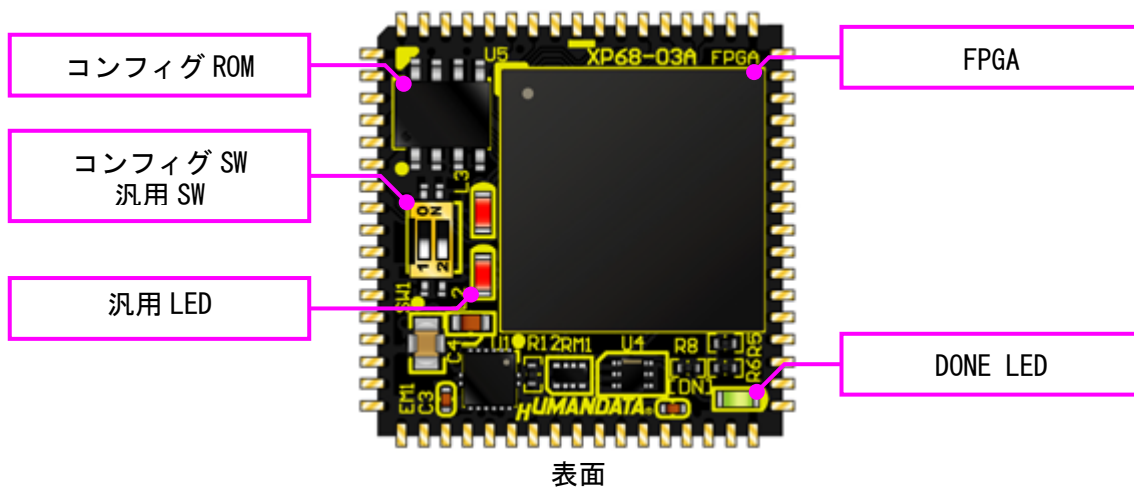
## 2. 仕様

製品型番	XP68-03-LX45
搭載 FPGA	XC6SLX45-2CSG324C
コンフィグ PROM	M25P16-VMN6 (Numonyx, 16Mbit)
ユーザ I/O	50 本
I/O バンク	2 系統 (VIOA, VIOB)
クロック	オンボード 50MHz、外部入力 4 本 (ユーザ I/O と共通)
汎用スイッチ	1 (スライド)
汎用 LED	2
電源	DC 3.3[V]
I/O 電源 (VIOA/VIOB)	1.2[V]~3.3[V] (FPGA のデータシートをご参照下さい)
消費電流	FPGA デザインに依存
基板寸法	25.3 x 25.3 [mm] (約 5.0mm 厚)
質量	約 4 [g]
プリント基板	ガラスエポキシ 6 層基板 2.0t
リセット信号	コンフィグ用リセット信号 (typ. 240ms)
ステータス LED	DONE (緑)
挿抜耐久	10 回以上 (対 PLCC ソケット) TBD

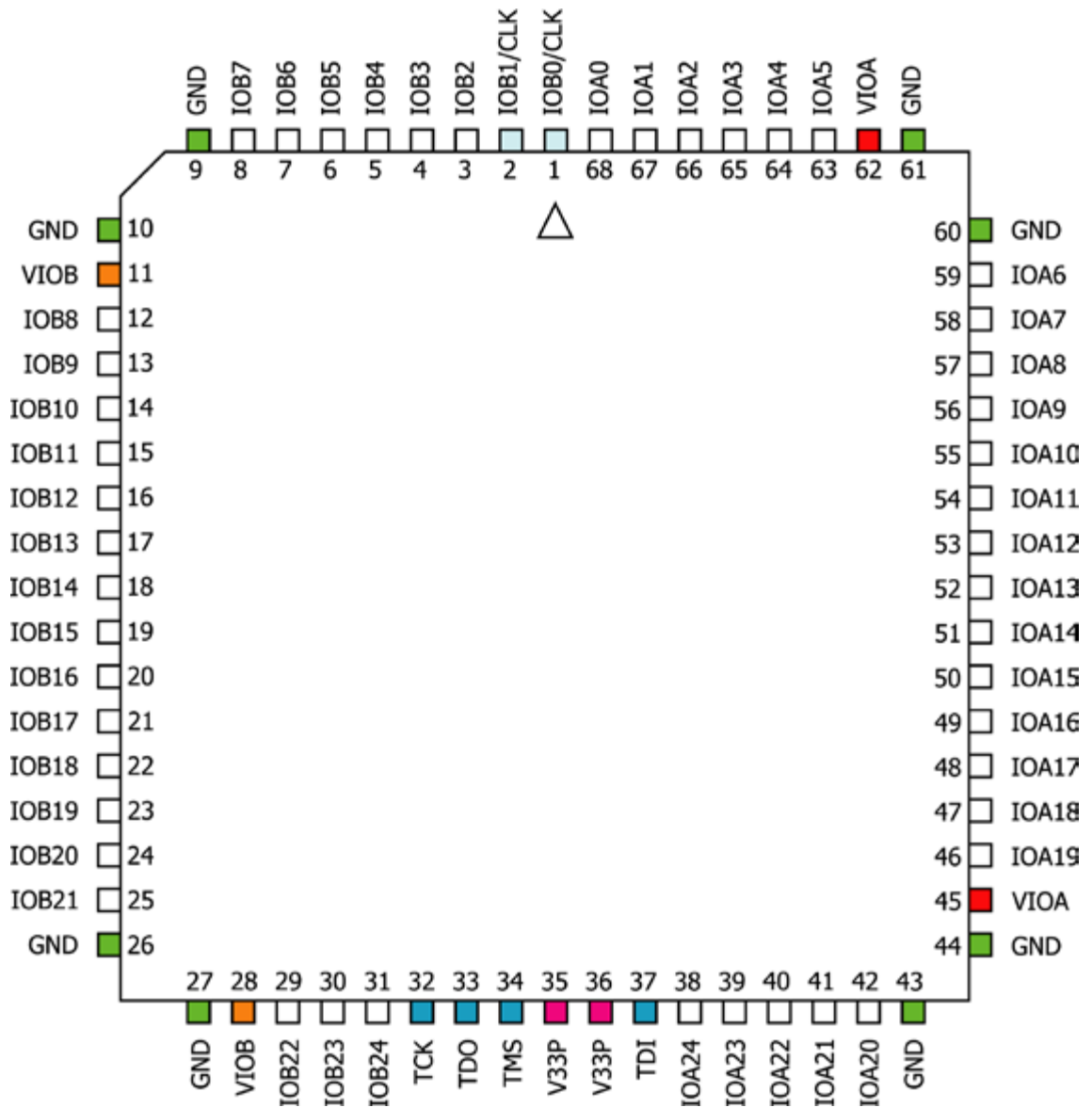
\*これらの部品や仕様は、改良等の為、予告無く変更となる場合がございます

### 3. 製品説明

#### 3.1. 各部名称



3.2. ピン配置



TOP VIEW

### 3.3. 電源

電源入力ピン (35, 36) には 3.3V を供給してください。外部から供給する 3.3V 電源は充分安定して、余裕のあるものをご用意ください。いずれも 3.3V を超えることはできません。

VIOA (45, 62), VIOB (11, 28) には任意の I/O 電圧を入力して下さい。未入力には出来ませんのでご注意ください。

内部で必要になる 1.2V はオンボードレギュレータにより生成されます。

詳しくは FPGA のデータシートや回路図などを参照してください。

### 3.4. クロック

オンボードクロックとして 50MHz (U3) を搭載しています。IOA (0/1), IOB (0/1) より外部クロックを入力することも可能です。詳しくは回路図をご参照ください。

### 3.5. 設定スイッチ (SW1)

設定スイッチによりコンフィギュレーションモードを変更することが可能です。ASW は汎用スイッチとして、自由にご使用頂けます。設定可能なコンフィギュレーションモードは下表をご参照ください。各モードの詳細については、Spartan-6 コンフィギュレーションユーザガイドをご参照ください。

SW1

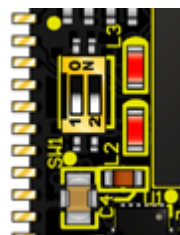
番号	1	2
記号	X_M1	ASW2
出荷時	OFF	OFF
説明	モード設定	汎用

コンフィギュレーションモード	X_M1 の設定
Master Serial/SPI	ON
JTAG	OFF

(M0 は High に固定されています)

### 3.6. 汎用 LED

汎用 LED を搭載しています。3.3V にプルアップされていますので、FPGA から Low 出力で点灯します。



## 4. FPGA コンフィギュレーション

JTAG 信号はピンに引き出されています。外部コネクタよりバウンダリスキャンを行い、FPGA へのコンフィギュレーションやコンフィグ ROM のアクセスを行います。モジュール外部にてコネクタ等に接続してご使用ください。

コンフィグ ROM から FPGA へのコンフィギュレーションは、電源投入時に自動的に行われます。十分に検査した安全性のあるデータを書き込むようにしてください。

### 4.1. JTAG 信号

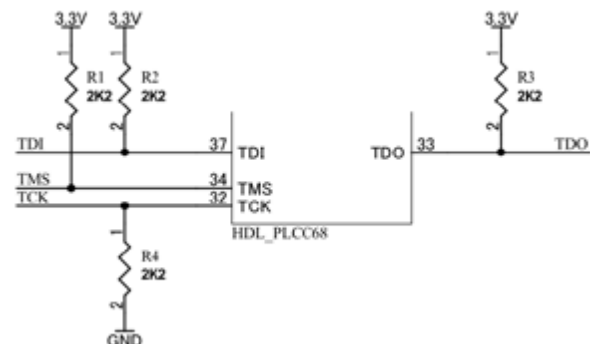
JTAG 信号のピン配置は下表のとおりです。必要な処理を製品外部にて行った上でご使用ください。使用状況に応じて、バッファ等を追加されることをお勧め致します。

未使用の際には、全ピンを GND に接続されるなどの処理をし、オープンにならないようにしてください。

(内部プルアップ、プルダウン抵抗による消費電流が問題になる際には、内部回路の処理に合わせ、GND または V33P への接続をしてください)

誤接続には充分注意してください。

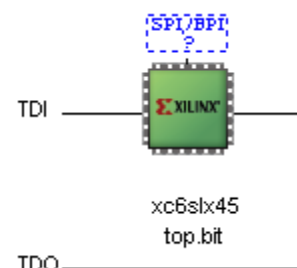
ピン	信号名	方向
32	TCK	IN
33	TDO	OUT
34	TMS	IN
37	TDI	IN



(JTAG 信号処理の例)

### 4.2. バウンダリスキャン

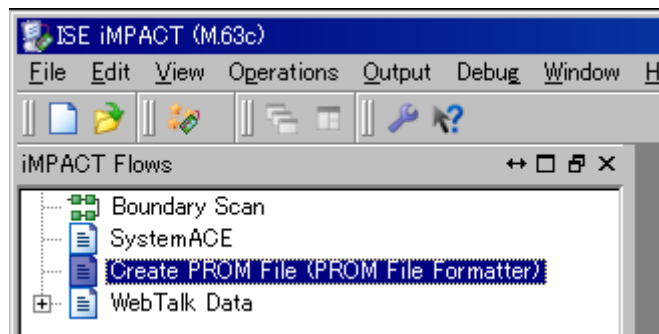
FPGA を直接コンフィギュレーションするには、バウンダリスキャンにより認識されたデバイスに bit ファイルを割りつけてプログラムを実行します。コンフィグ ROM を使用したコンフィギュレーションには下記をご参照ください。



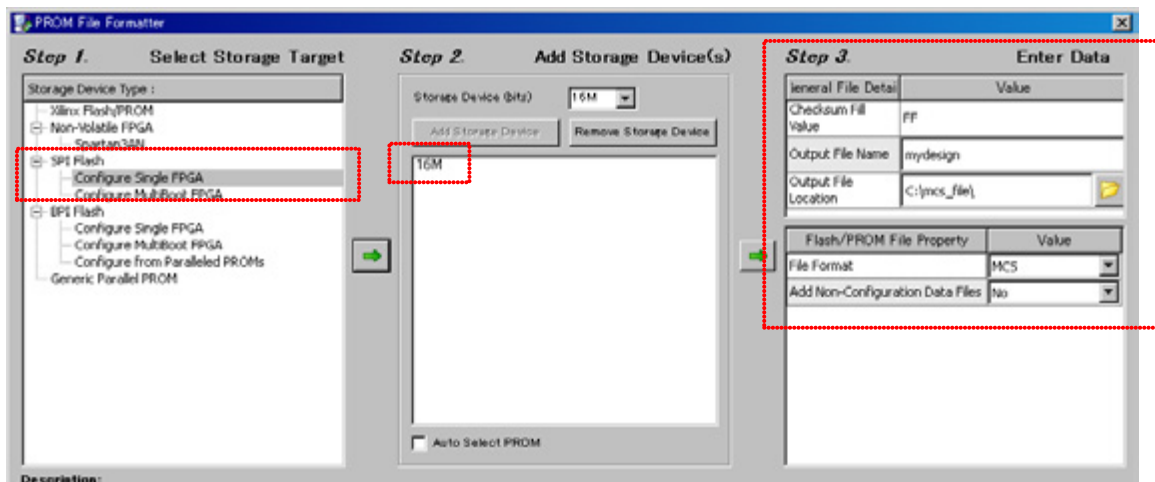


### 4.3. コンフィグ ROM 用プログラミングファイルの作成

コンフィギュレーション ROM へ書き込むためには MCS ファイルが必要となります。書き込みたい bit ファイルから、iMPACT を使用して作成することができます。作成方法の一例を以下に示します。



(1) iMPACT にて「Create PROM File」をダブルクリックします



(2) 設定画面にて必要な項目を設定します

- Storage Target: SPI Flash – Configure Single FPGA
- Storage Device: 16M (1つ)
- File Format: MCS
- その他項目: 任意

(3) 使用する bit ファイルを選択します

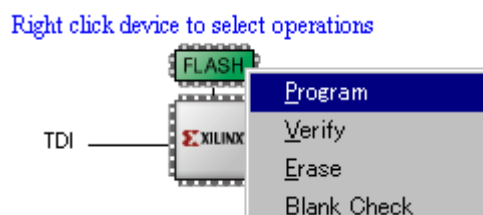
(4) iMPACT Processes のタブにある「Generate File…」をダブルクリックします

(5) 「Generate Succeeded」と表記されれば完了です

#### 4.4. コンフィグ ROM アクセス

バウンダリスキャン画面にて、下図のようにコンフィグ ROM に MCS ファイルを割付けます。デバイスには【SPI PROM - M25P16】を選択してください。

右クリックから各コマンドを実行できます。コマンド実行時にはコンフィギュレーションモードを Master Serial/SPI に設定する必要があります。



#### 5. PLCC ソケットへの実装

本製品は 68 ピン PLCC ソケットへ実装して、ご使用頂くことを想定しております。裏面にスペーサを設置していますので、PLCC ソケットによっては、ソケット側のスペーサと本体のスペーサやその他部品とが干渉する可能性があります。PLCC ソケットの選択にはご注意ください。

PLCC ソケットへの挿入・取外しの際には充分お気を付け下さい。

弊社では下記 PLCC ソケットにて搭載・動作確認を行っております。

タイプ	メーカー	メーカー型番
ディップ型	Tyco Electronics	1-822473-6
	3M	8468-11B1-RK-TP
表面実装	山一電機	IC160Z-0684-240
		IC160Z-0684-300



---

PLCC68 Spartan-6 FPGA モジュール  
XP68-03-LX45  
ユーザズマニュアル

---

2012/01/26 Ver.1.0 (初版)  
2015/05/08 Ver.1.1

---

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034  
大阪府茨木市中穂積1-2-10  
ジブラルタ生命茨木ビル  
TEL : 072-620-2002  
FAX : 072-620-2003  
URL : <http://www.hdl.co.jp/>

---